

ハイテクノロジー

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
<ul style="list-style-type: none"> ○注目の先端技術と応用技術/高密度実装 ○わが社の最新半導体技術 ○コンデンサ技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○新エネルギー関連技術/カード用コネクタ技術 ○ノイズ測定と関連設備技術・次世代はんだ技術 ○電源用半導体デバイス 	<ul style="list-style-type: none"> ○コネクタ技術 ○無線通信用部品/モジュール技術 ○IoT 関連技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○ウェアラブル機器用部品・デバイス技術 ○自動車用部品・デバイス技術/コネクテッドカー関連技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○センサー技術 ○ハプティックデバイス技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○パワーデバイス技術 ○ロボット・ドローン用部品・デバイス技術

7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
<ul style="list-style-type: none"> ○IoT を支える高周波部品・デバイス技術・次世代通信を支える計測技術 ○電子機器保護用部品技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○プリント基板及び実装技術 ○コンデンサ技術 ○パワーデバイス技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○コネクタ技術 ○新エネルギー関連技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○自動車用電子部品技術 ○センサー技術 ○電源モジュールと電源用部品技術 	<ul style="list-style-type: none"> ○CEATEC アワード受賞 ○高周波デバイスとモジュール技術 ○車載用半導体デバイス 	<ul style="list-style-type: none"> ○抵抗器技術/ディスプレイ材料 ○EMC/ノイズ対策部品・技術/インダクタ技術 ○モバイル用デバイス技術